

HORIBA 粒子解析ソリューションセミナー

平素は格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。多くの分野で粒子計測のニーズが更に高まっています。粒子解析について様々なソリューションが可能なHORIBAの最新の粒子解析装置をご紹介します。セミナーを企画いたしました。ぜひご参加ください。

開催日時：7月3日（水）

15:00 ~ 15:45



Teams ライブイベント利用

プログラム

15:00~15:05 オープニング

15:05~15:35 講演

～粒子解析でお困りごとはございませんか？～ 粒子径分布測定装置による多彩な粒子解析方法のご紹介

医薬品、セラミックス、電池材料やCMPスラリーなど様々な分野でなされる粒子解析の一つに粒子径分布測定が挙げられます。本講演ではレーザー回折散乱式粒子径分布測定装置を用いた目的に応じた測定手法やアプリケーションのご紹介を中心に、HORIBAが持っている、ご用途に合わせた様々な粒子解析装置ラインアップをご紹介します。

15:35~15:40 質疑応答

15:40~15:45 クロージング

ご紹介装置



レーザー回折/散乱式粒子径分布測定装置
Partica LA-960V2



ナノ粒子解析装置
nano Partica SZ-100V2



ナノ粒子径分布・濃度測定装置
ViewSizer3000



遠心式ナノ粒子解析装置
Partica CENTRIFUGE

「お申し込み」 右記QRコード もしくは 営業担当までお申し付けください。

「お問い合わせ」 株式会社ユニオン TEL：027-323-1234

担当：営業企画 高橋、町田 E-mail: info-h@union-sci.co.jp
※「QRコード」は株式会社デンソーウェアの登録商標です。



お申し込み期限：6月28日(金)までをお願いいたします。
(参加URLは登録完了後メールにてお送りいたします。)